

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

R2J20701NP 1phase POL EVB (Rev.2.0)

R2J20701NP 評価用ボード

はじめに

R2J20701NP は低電圧，大電流用途に適した，同期整流バックコンバータ用のデバイスです。

ピークカレントモード PWM 制御 IC，High-side MOS FET，Low-side MOS FET を，8mm × 8mm サイズの QFN56 パッケージに搭載しました。Single 動作の他に，2phase 構成および 2channel 構成の各種並列動作が可能です。

2channel 動作の場合，2 出力電圧の各種シーケンス制御を容易に実現できます。

本アプリケーションノートには，R2J20701NP を使用した 1phase 構成の評価ボードの特長および使用方法などを記載しています。

関連資料には下記がありますので，ご参照ください。

- R2J20701NP データシート
- R2J20701NP 2phase POL EVB2 アプリケーションノート
- R2J20701NP 2channel POL EVB2 アプリケーションノート

目次

1. 特長	2
1.1 評価ボードの仕様	2
1.2 評価ボードの機能	2
1.3 評価ボードの接続方法	2
2. 測定結果	3
2.1 各種データ	3
2.2 各種動作波形	5
3. 評価ボードの回路図	8
4. 部品表	9
5. 評価ボードのパターン図	10

1. 特長

1.1 評価ボードの仕様

表 1 評価ボードの主な仕様

項目	端子名	推奨条件 (初期設定)	設定範囲
入力電圧	VIN & VIN_RTN TP-IN & TP-IN_RTN (測定用)	12V	8V ~ 16V
出力電圧	TP-OUT & TP-OUT_RTN	1.8V	0.6V ~
出力電流	VOUT & VOUT_RTN	OCP 設定値: 20A	0A ~ 35A
動作周波数		500kHz	200kHz ~ 1MHz

1.2 評価ボードの機能

- (1) ON/OFF 機能
- (2) 負荷応答回路
- (3) ソフトスタート機能
- (4) 過電流保護機能 (OCP: Over Current Protection)
- (5) 外部同期機能

1.3 評価ボードの接続方法

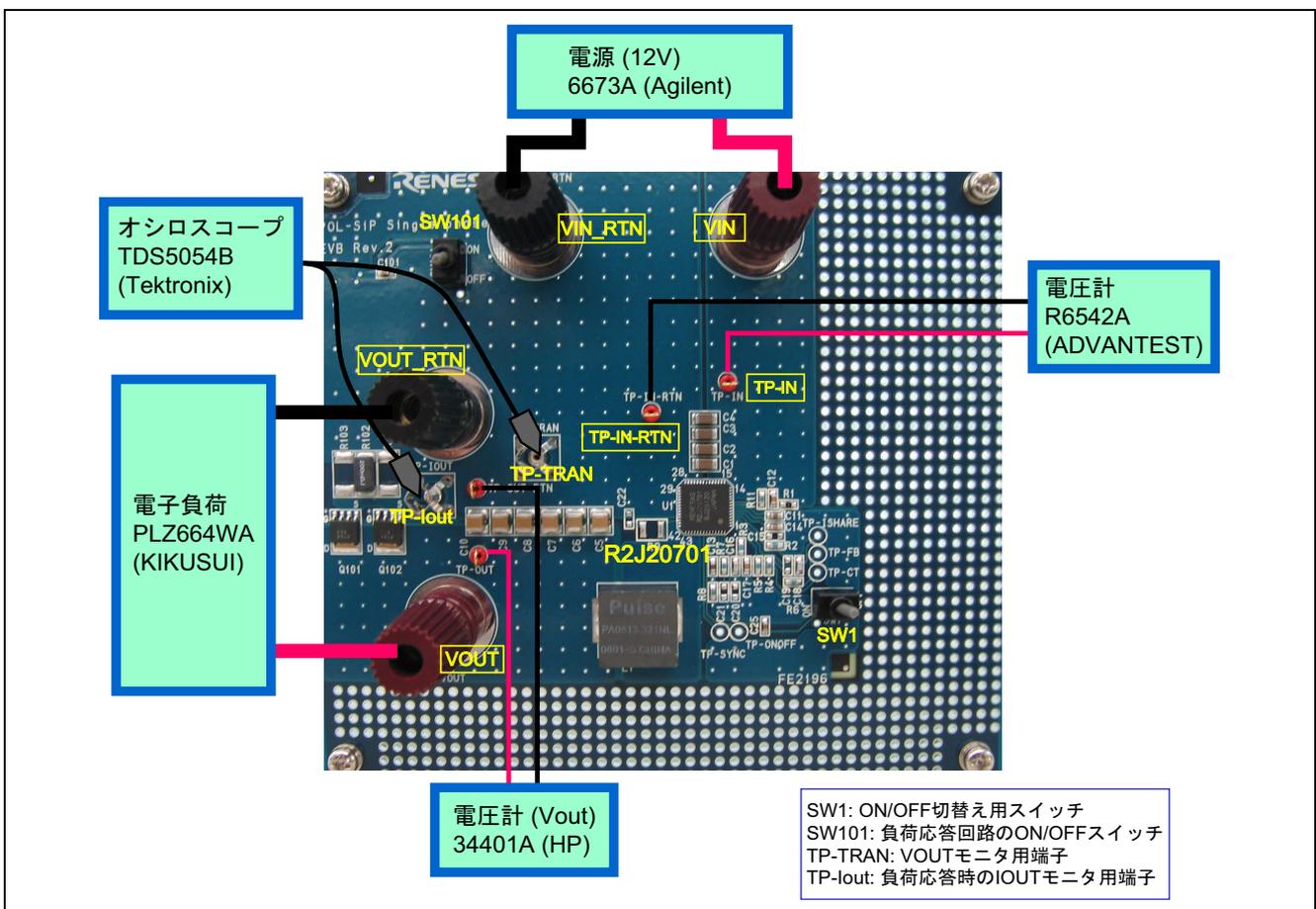


図 1 評価ボードの接続図

2. 測定結果

2.1 各種データ

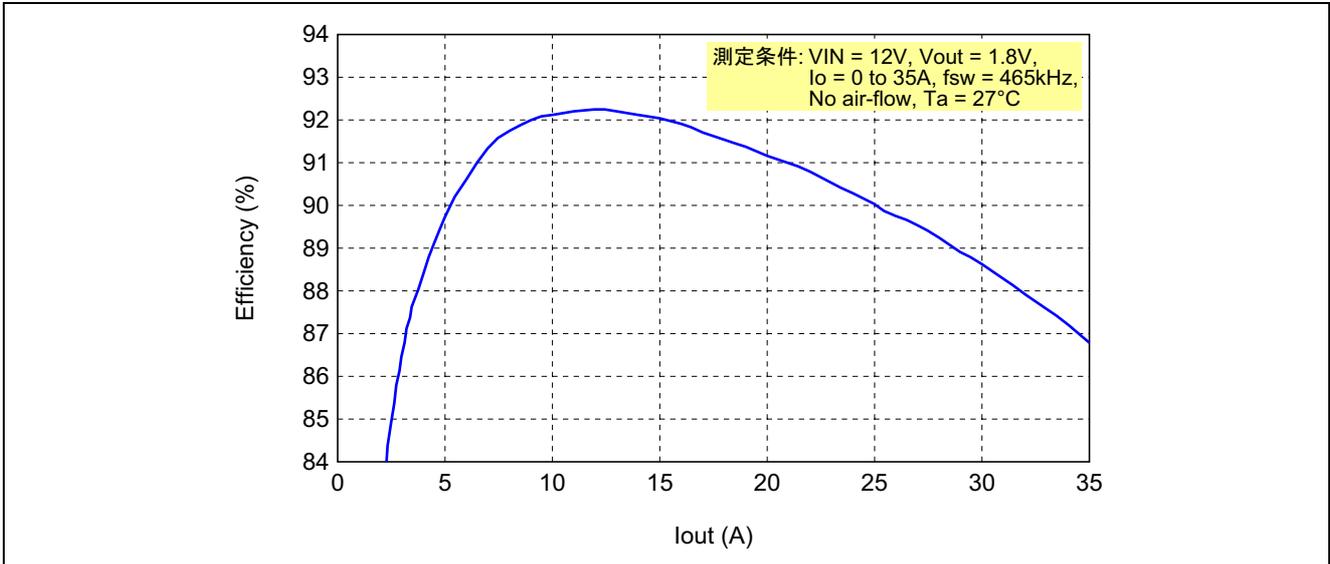


図 2 効率 対 出力電流特性

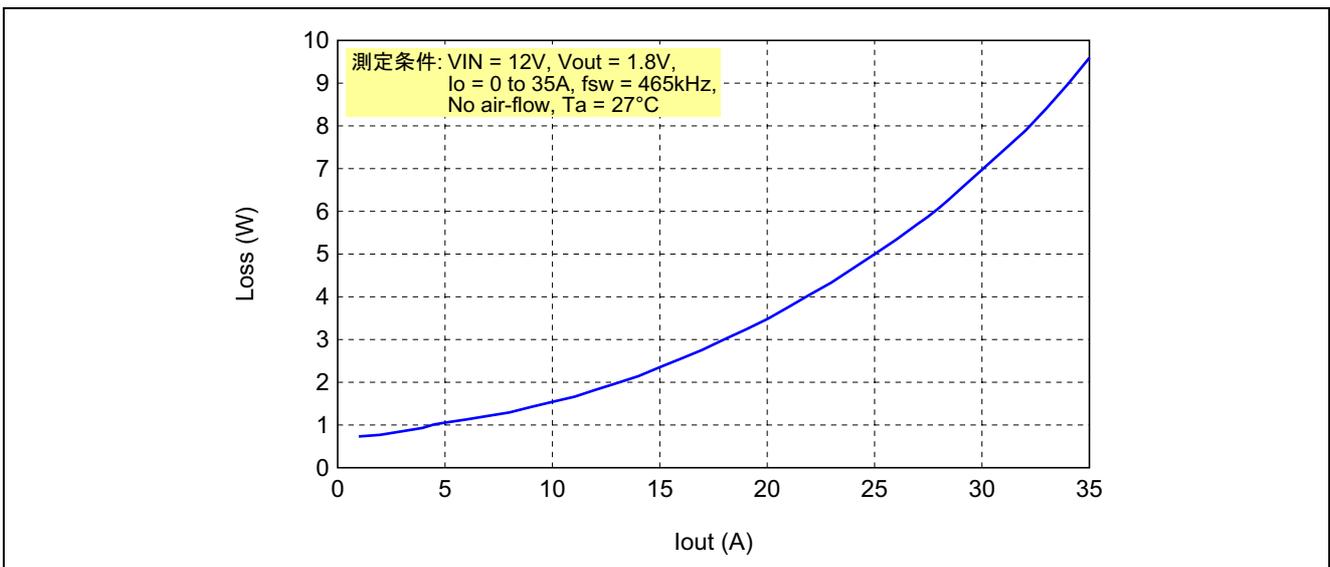


図 3 損失 対 出力電流特性

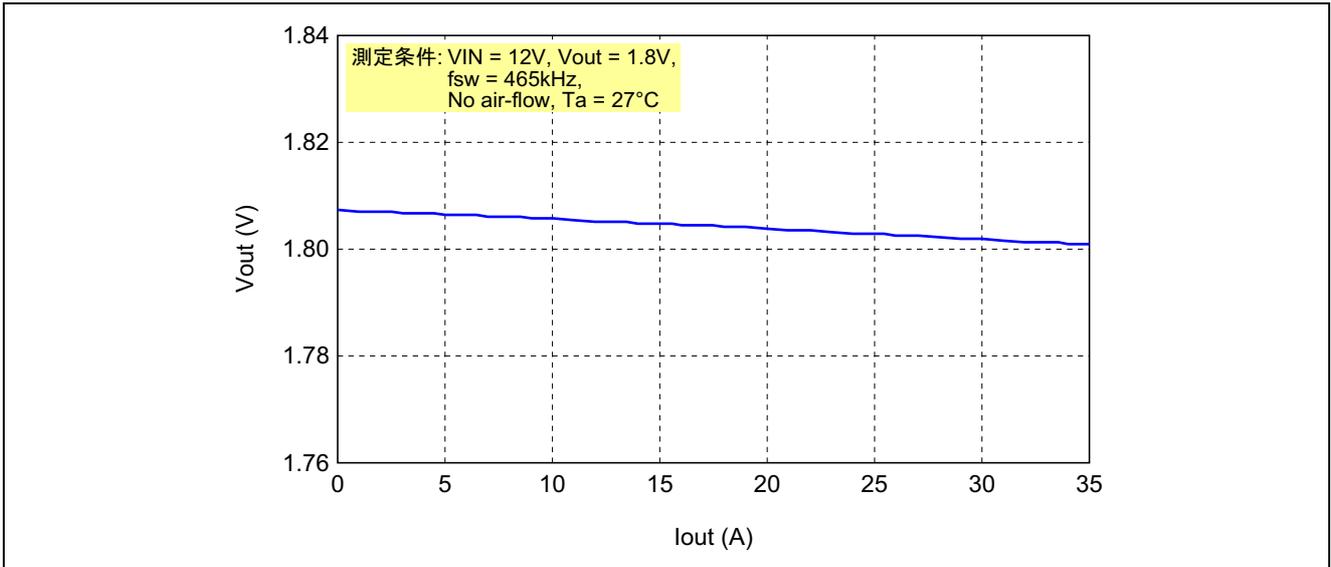


図4 出力電圧 対 出力電流特性

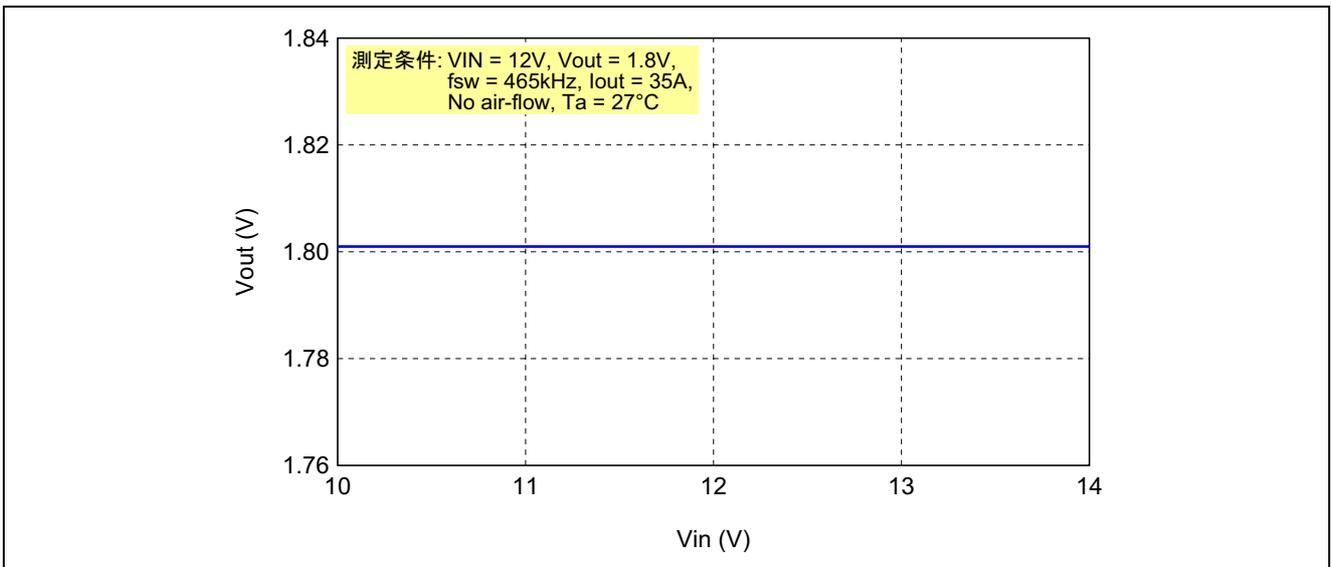


図5 出力電圧 対 入力電圧特性

2.2 各種動作波形

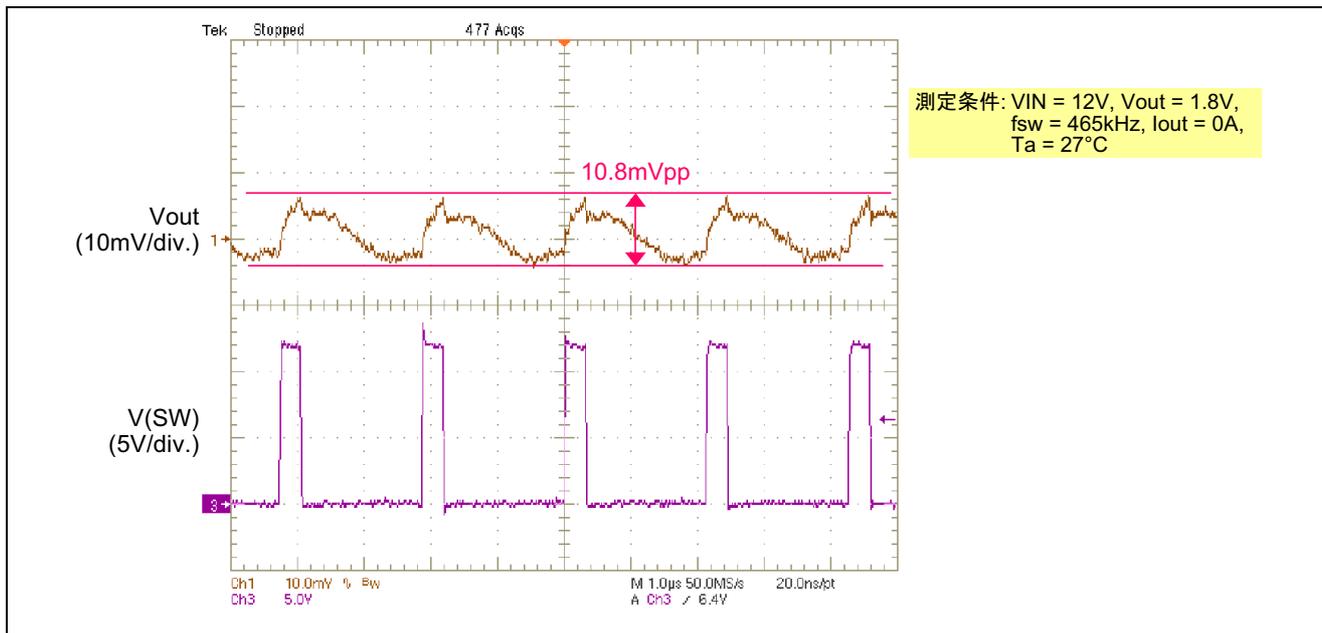


図 6 Vout リップル波形 (Iout = 0A)

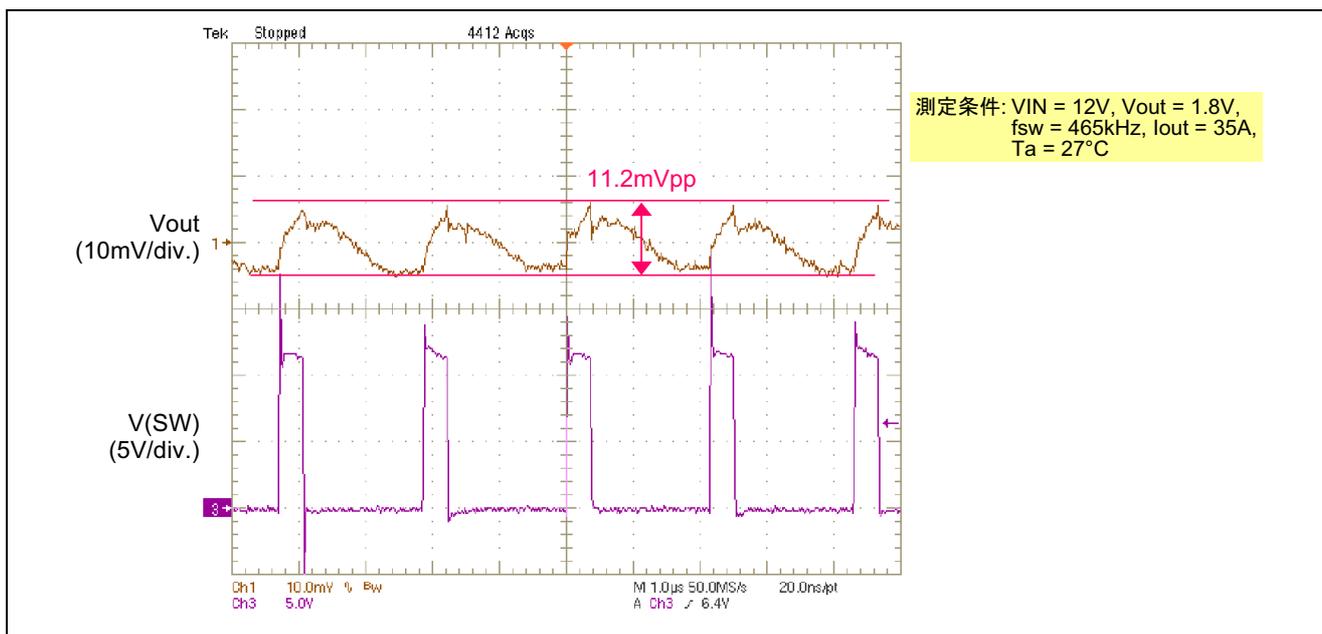


図 7 Vout リップル波形 (Iout = 35A)

【注】 SW 電圧波形をモニタする場合は、未実装のスナバ抵抗 (R9) のパッド、もしくはインダクタの端子を使用してください。
Vout 電圧波形をモニタする場合は、TP-TRAN 端子を使用してください。

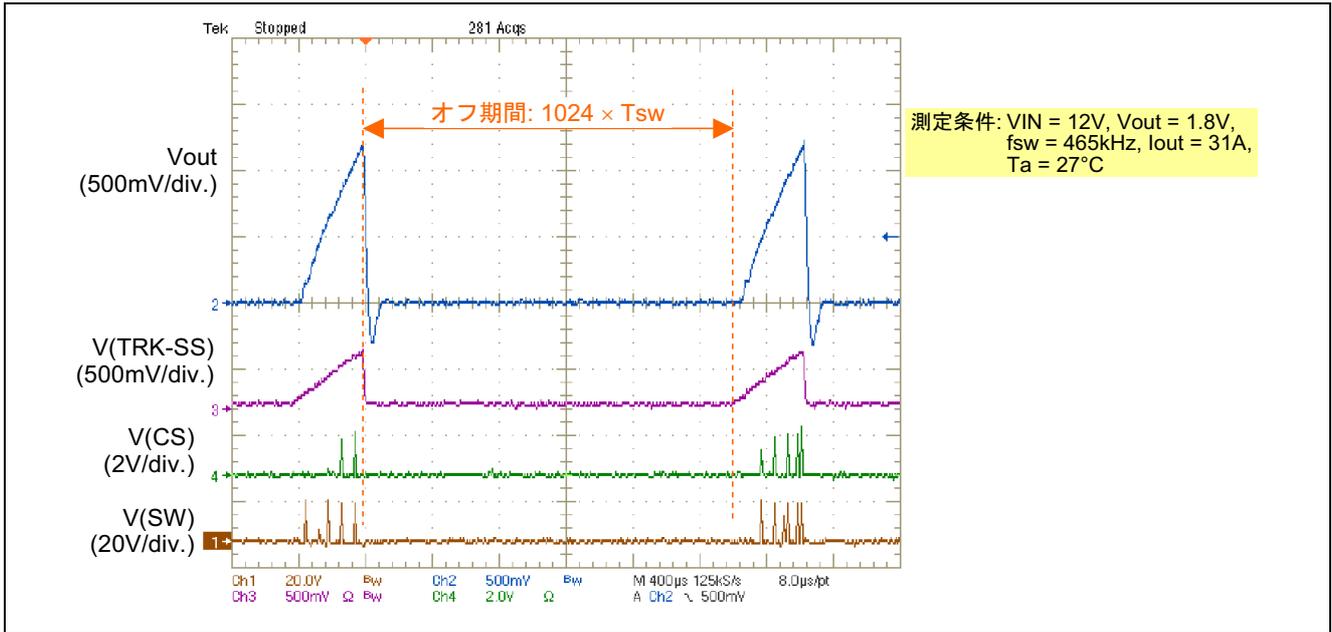


図 8 OCP 動作波形

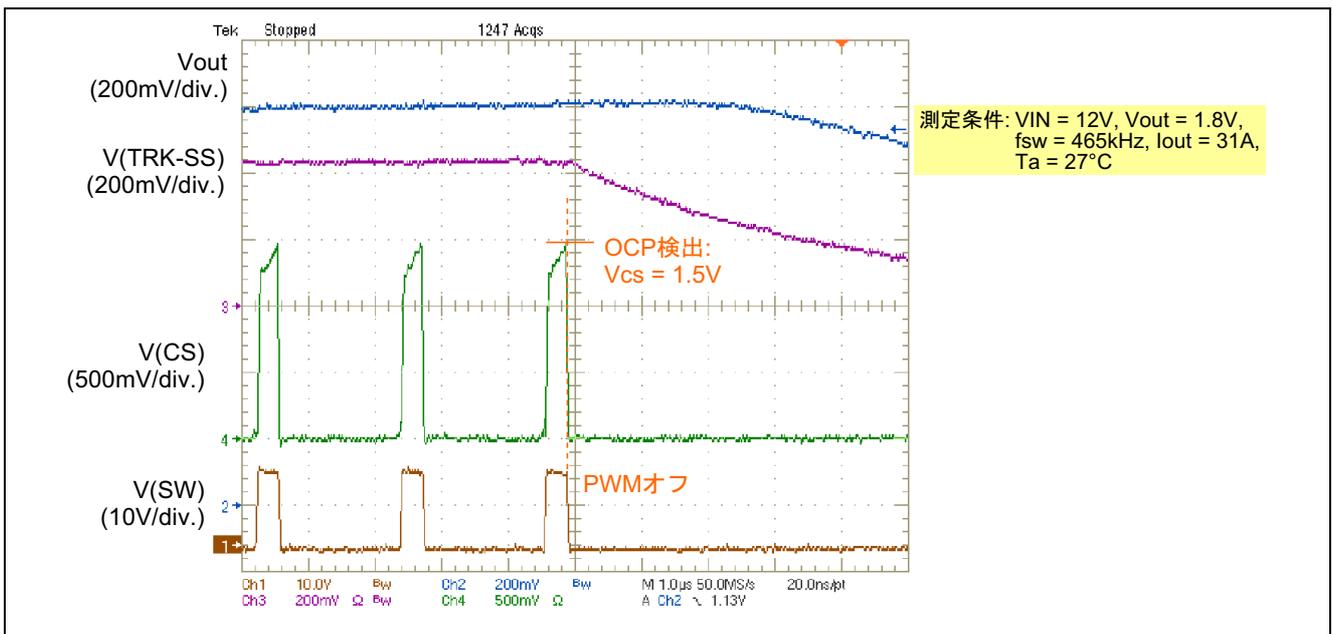


図 9 OCP 動作波形 (拡大図)

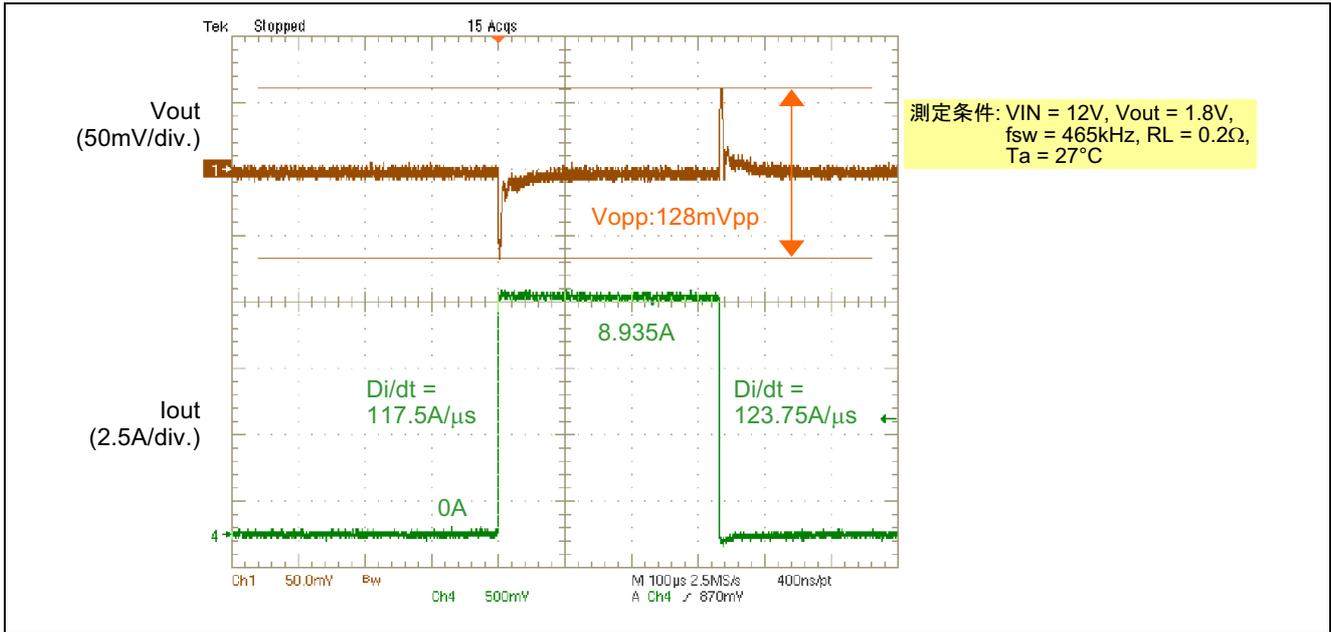


図 10 負荷急変時動作波形 ($R_L = 0.2\Omega$)

3. 評価ボードの回路図

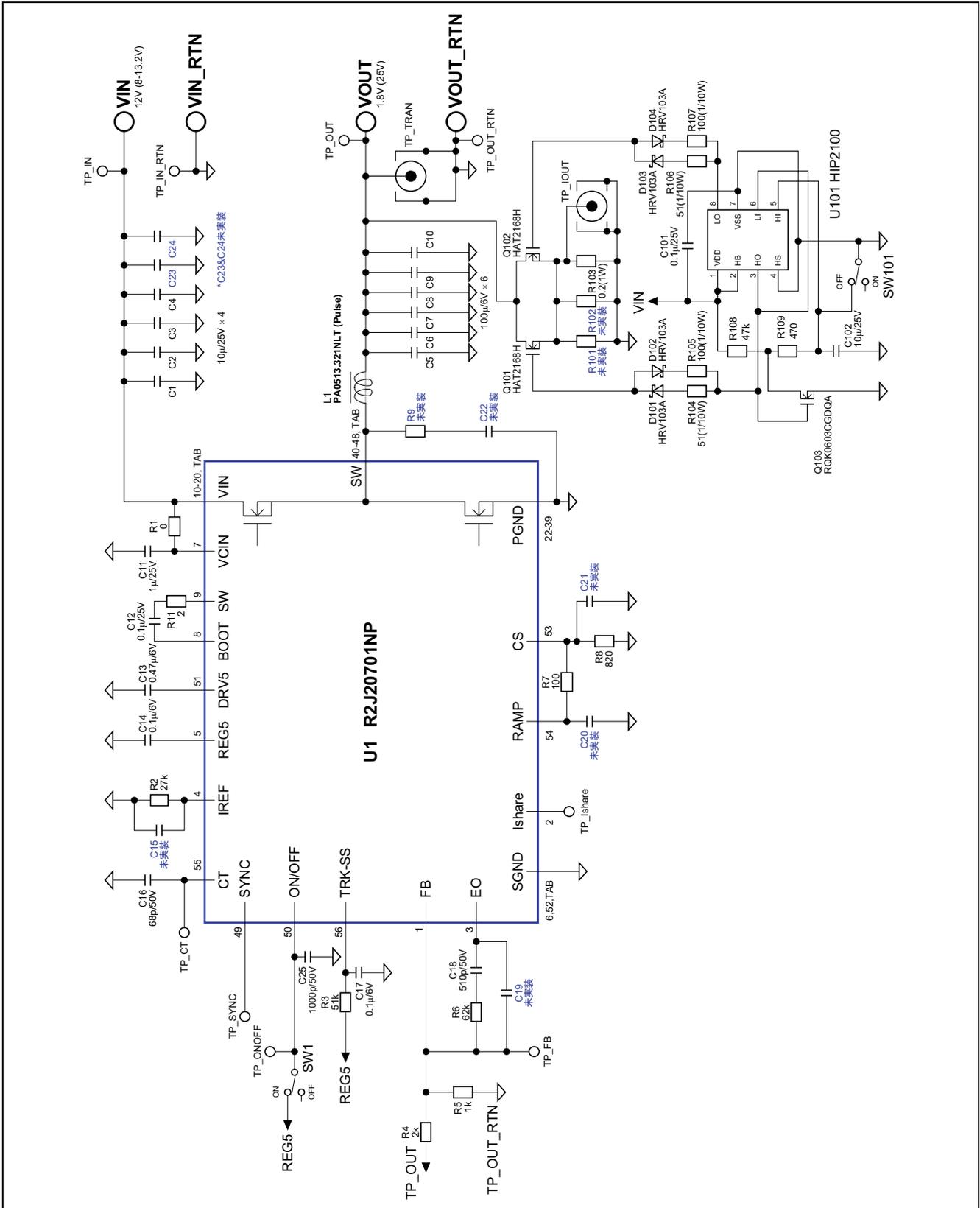


図 11 1phase EVB 回路図

4. 部品表

表 2 部品表

搭載位置 (シルクパターン)	部品型式	メーカー	使用数	内容	備考
U1	R2J20701	Renesas	1	QFN56 IC	
L1	PA0513.321NLT	Pulse	1	0.32μH	
C1, C2, C3, C4, C102, C23, C24	TMK316BJ106KL-T	YU DEN	5	10μF/25V/3216	C23, C24 未実装
C5, C6, C7, C8, C9, C10	GRM32EB30J107ME16L	muRata	6	100μF/6.3V/3225	
C11	C1608JB1E105K	TDK	1	1μF/25V/1608	
C12, C14, C17, C101	C1608JB1E104K	TDK	4	0.1μF/16V/1608	
C13	C1608JB1C474K	TDK	1	0.47μF/25V/1608	
C15, C25	C1608JB1H102K	TDK	1	1000pF/50V/1608	C15 未実装
C16	C1608CH1H680J	TDK	1	68pF/50V/1608	
C18	C1608CH1H511J	TDK	1	510pF/50V/1608	
C19	C1608CH1H101J	TDK	0	100pF/50V/1608	未実装
C20	C1608CH1H100D	TDK	0	10pF/50V/1608	未実装
C21	C1608CH1H040C	TDK	0	4pF/50V/1608	未実装
C22	C1608CH1H222J	TDK	0	2200pF/50V/1608	未実装
R1	RK73Z1JT TD	KOA	1	0Ω/1608	
R2	RK73H1JT TD2702F	KOA	1	27kΩ ± 1%/1608	
R3	RK73H1JT TD5102F	KOA	1	51kΩ ± 1%/1608	
R4	RK73H1JT TD2001F	KOA	1	2kΩ ± 1%/1608	
R5	RK73H1JT TD1001F	KOA	1	1kΩ ± 1%/1608	
R6	RK73H1JT TD6202F	KOA	1	62kΩ ± 1%/1608	
R7, R105, R107	RK73H1JT TD1000F	KOA	3	100Ω ± 1%/1608	
R8	RK73H1JT TD8200F	KOA	1	820Ω ± 1%/1608	
R9	R73B2BT TD3R0J	KOA	0	3Ω/3225/1/4W	未実装
R11	RK73H1JT TD2R0F	KOA	1	2Ω ± 1%/1608	
R101, R102, R103	SL1TTER20J	KOA	1	0.2Ω/1W/6.3mm×3.1mm	R101, R102 未実装
R104, R106	RK73B1JT TD510J	KOA	2	51Ω ± 5%/1608	
R108	RK73B1JT TD473J	KOA	1	47kΩ ± 5%/1608	
R109	RK73B1JT TD471J	KOA	1	470Ω ± 5%/1608	
Q101, Q102	HAT2168H	Renesas	2		
Q103	RQK0603CGDQA	Renesas	1		
D101, D102, D103, D104	HRV103A	Renesas	4		
U101	HIP2100	Intersil	1		
VIN, VOUT	T-6530-RED	サトーパーツ	2		
VIN_RT N, VOUT_RT N	T-6530-BLACK	サトーパーツ	2		
TP_IN, TP_IN_RT N, TP_OUT, TP_OUT_RT N	LC-2-G	マックエイト	4		
SW1, SW101	G-22AP	日開	2	6pin2 回路 (ON-ON)	
TP_TRAN, TP_IOUT	131-5031-00	日本テクトロニクス	2	コンパクト プローブ用回路ボードコネクタ	

5. 評価ボードのパターン図

基板構造: Cu 箔 (70μm) × 4層, 1.6mm厚

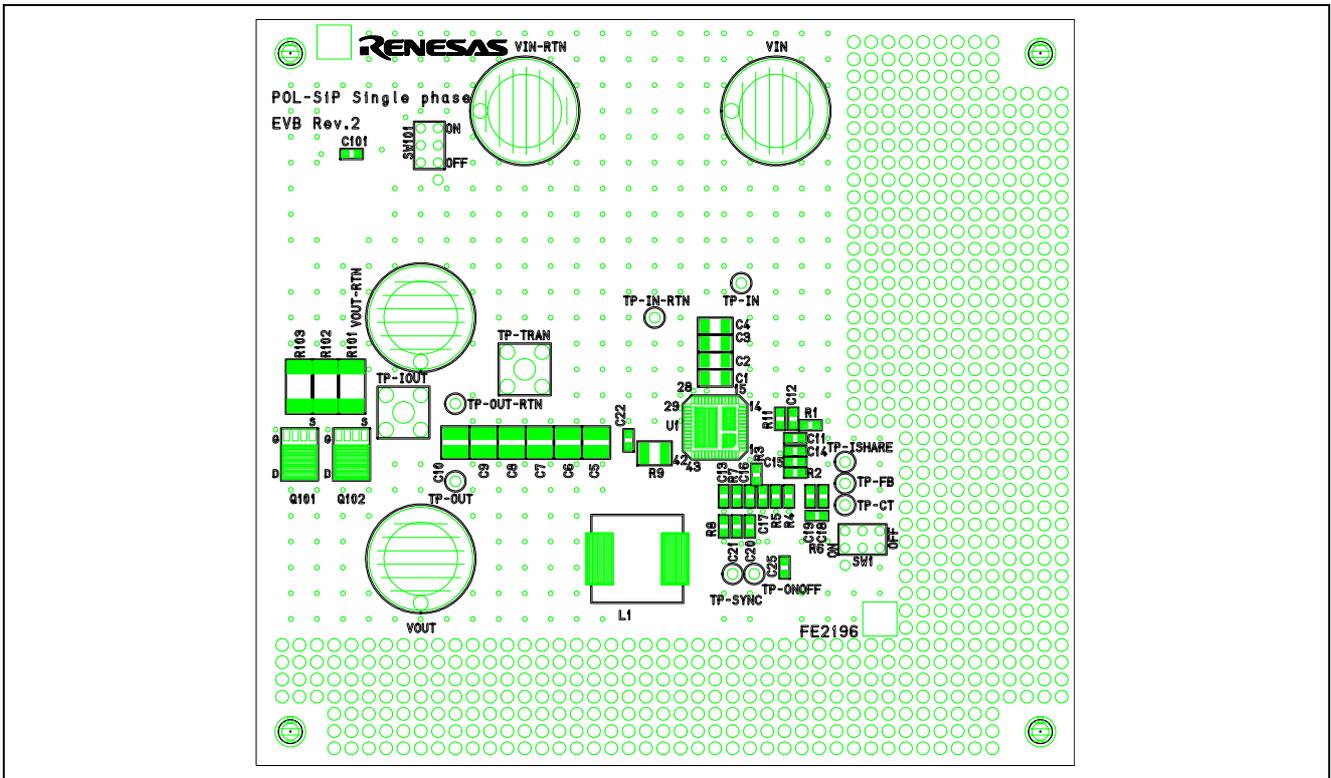


図 12 Top シルクパターン

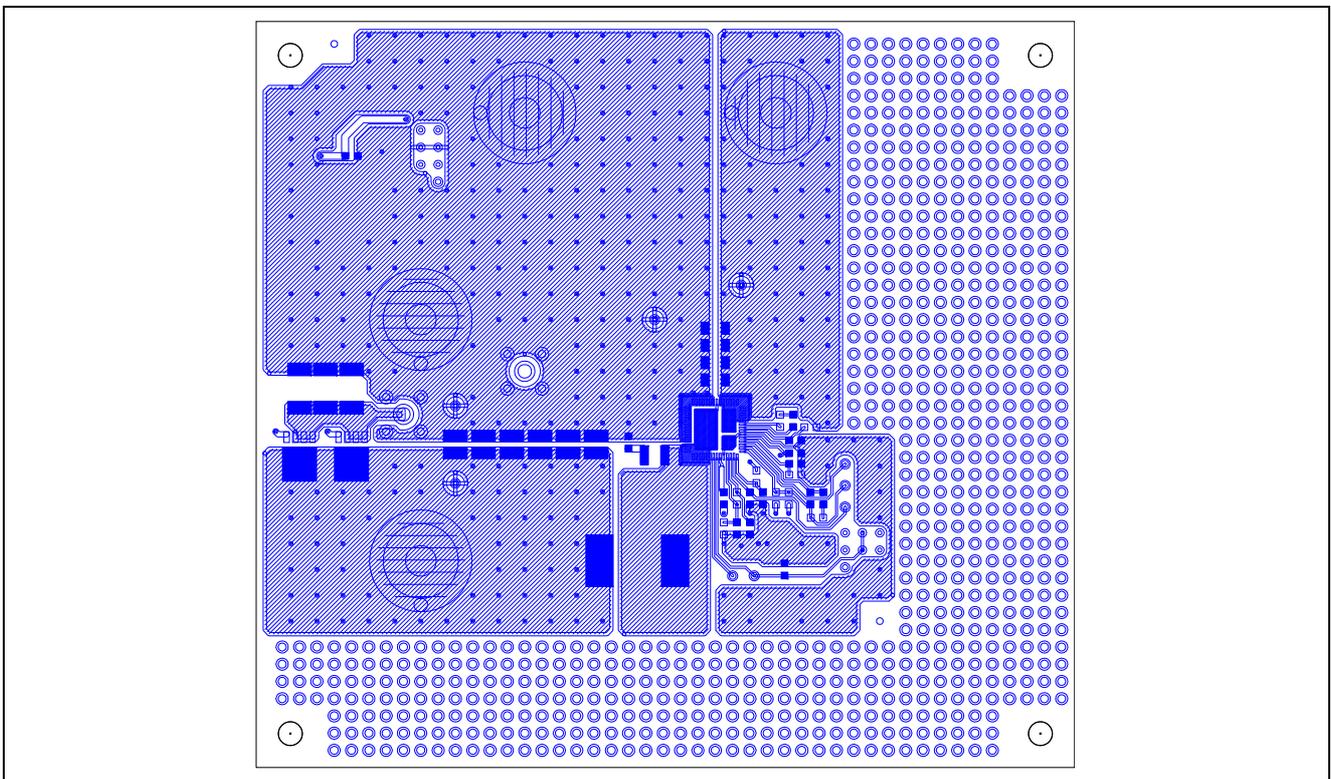


図 13 1層目パターン

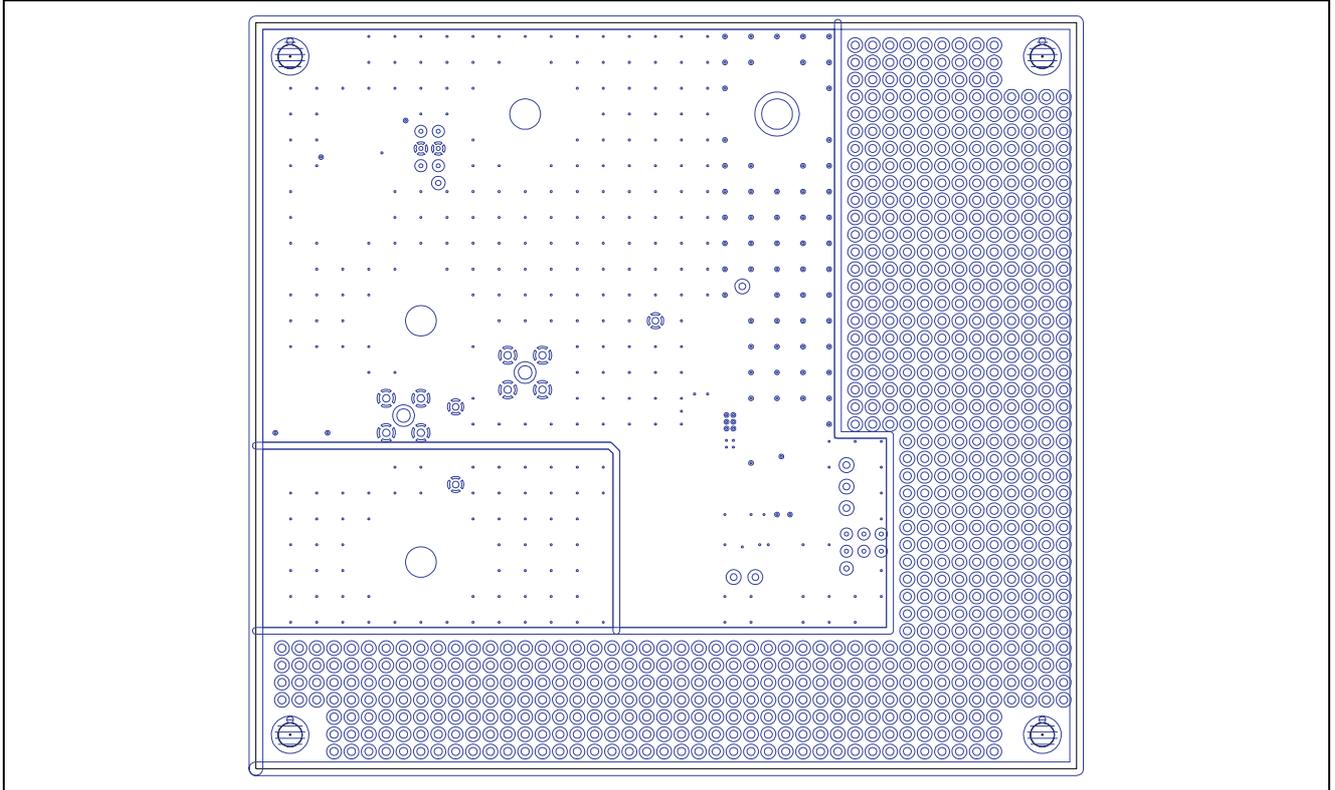


図 14 2層目パターン

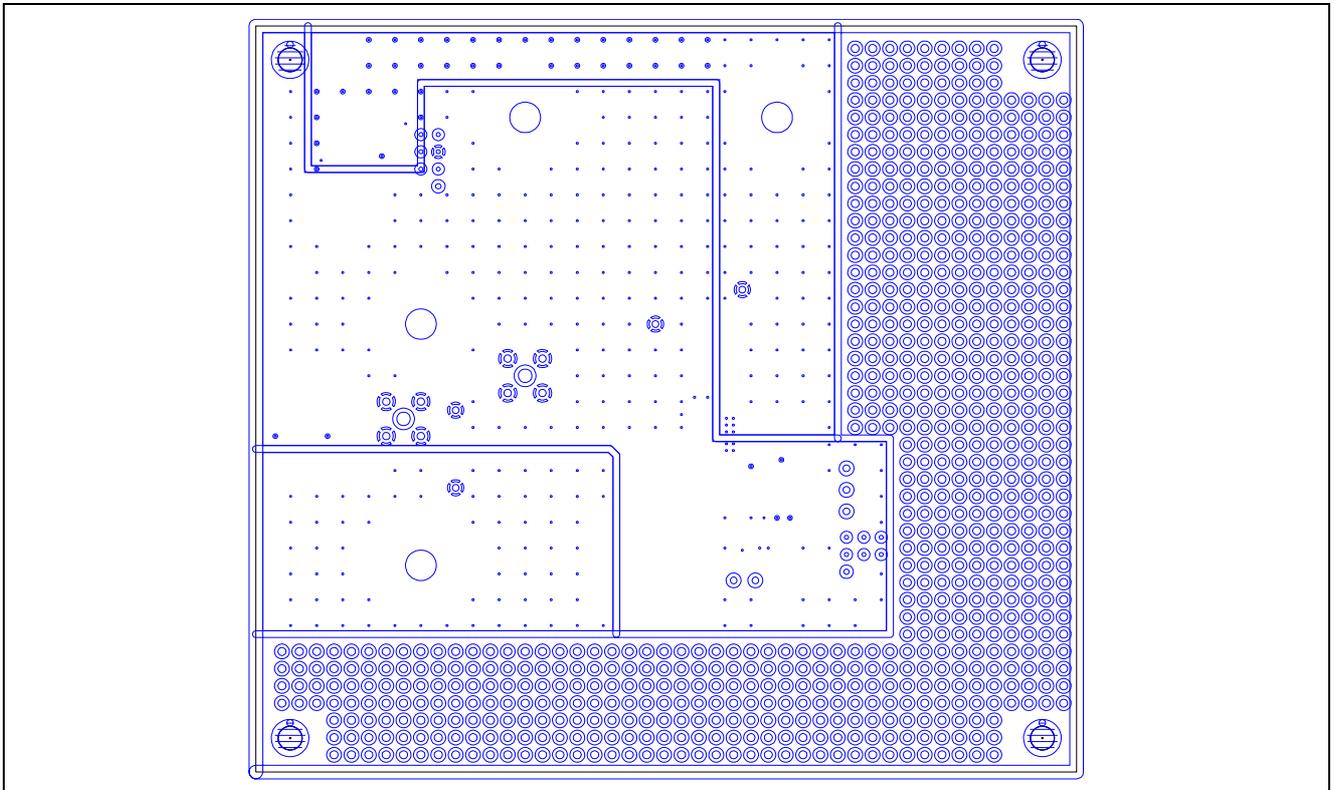


図 15 3層目パターン

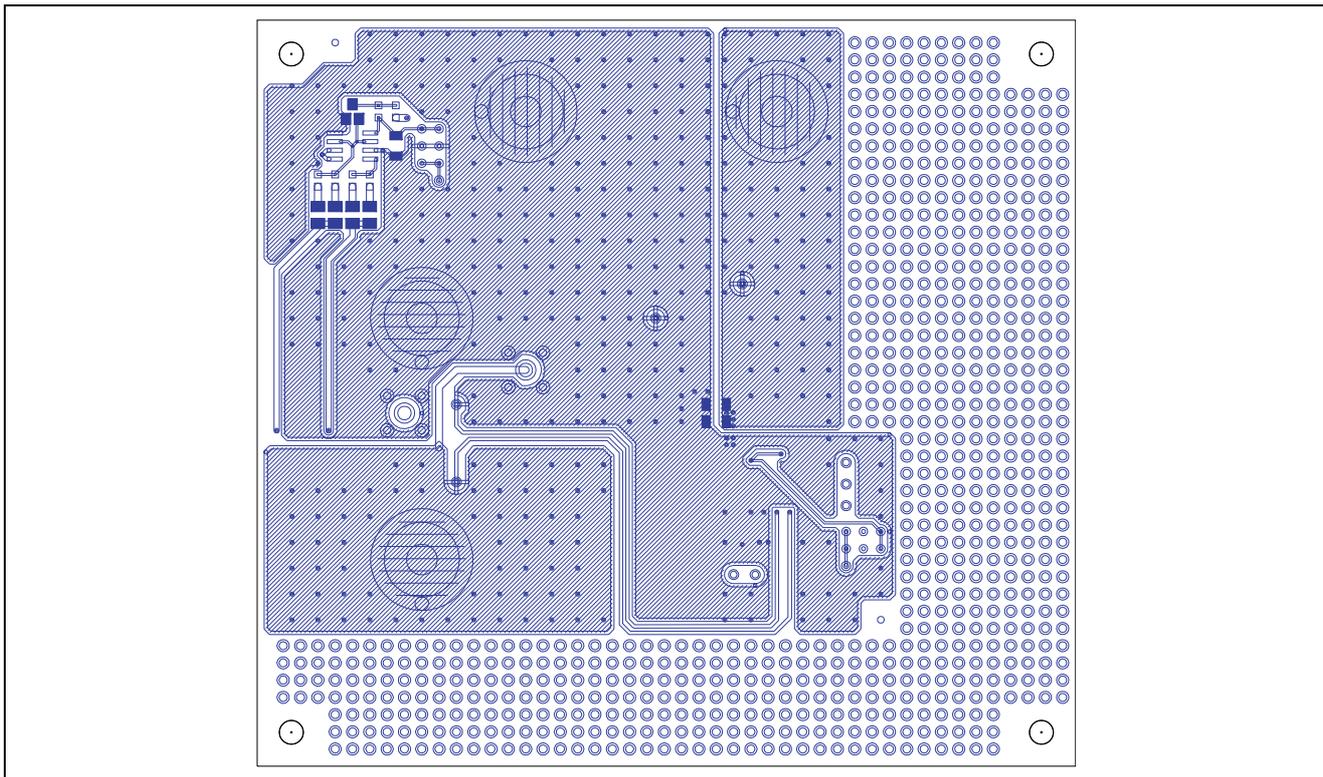


図 16 4層目パターン

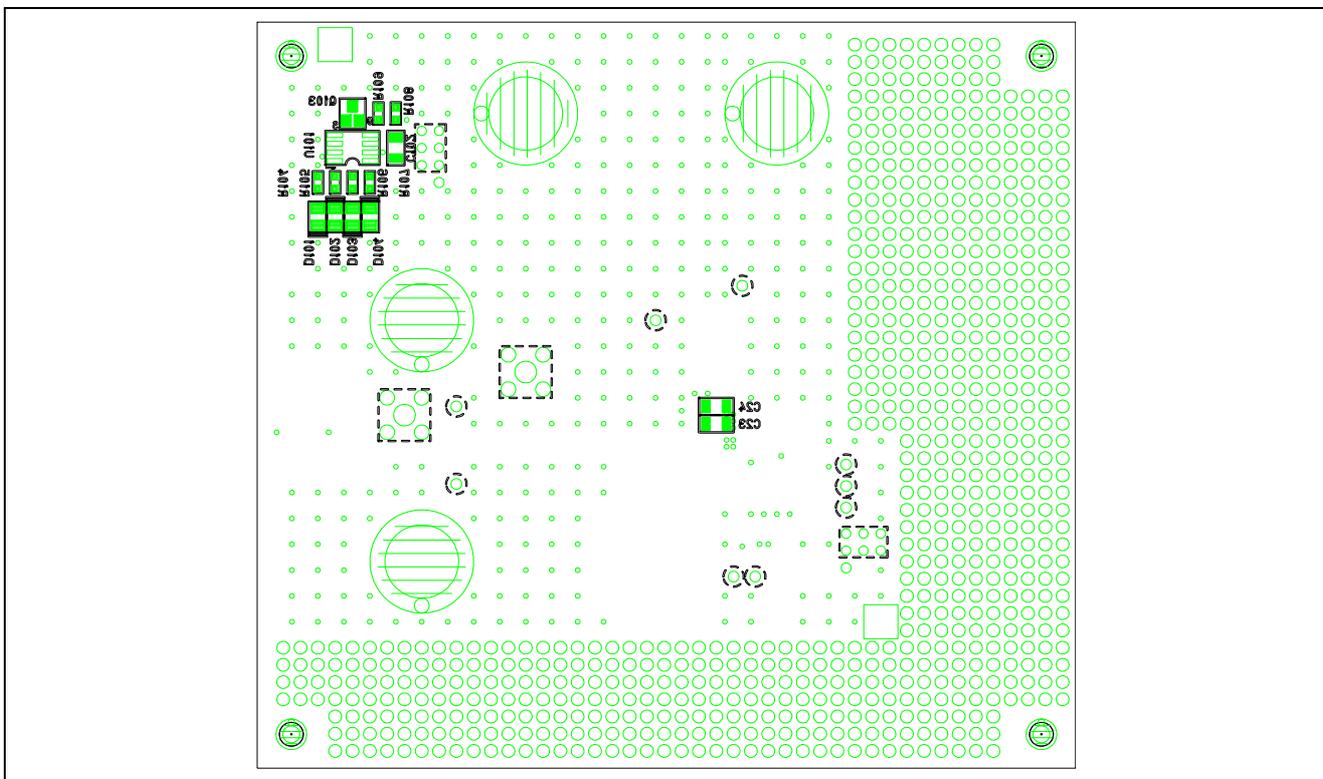


図 17 Bottom シルクパターン

ホームページとサポート窓口

ルネサステクノロジホームページ

<http://japan.renesas.com/>

お問合せ先

<http://japan.renesas.com/inquiry>

csc@renesas.com

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2007.07.10	—	初版発行

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様に用途に応じた適切な弊社製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について弊社または第三者の知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。
2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例など全ての情報の使用に起因する損害、第三者の知的財産権その他の権利に対する侵害に関し、弊社は責任を負いません。
3. 本資料に記載の製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
4. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの全ての情報は本資料発行時点のものであり、弊社は本資料に記載した製品または仕様等を予告なしに変更することがあります。弊社の半導体製品のご購入およびご使用に当たりましては、事前に弊社営業窓口で最新の情報をご確認頂きますとともに、弊社ホームページ (<http://www.renesas.com>) などを通じて公開される情報に常にご注意下さい。
5. 本資料に記載した情報は、正確を期すため慎重に制作したのですが、万一本資料の記述の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。
6. 本資料に記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を流用する場合は、流用する情報を単独で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断して下さい。弊社は、適用可否に対する責任を負いません。
7. 本資料に記載された製品は、各種安全装置や運輸・交通用、医療用、燃焼制御用、航空宇宙用、原子力、海底中継用の機器・システムなど、その故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を及ぼすおそれのあるような機器・システムや特に高度な品質・信頼性が要求される機器・システムでの使用を意図して設計、製造されたものではありません（弊社が自動車用と指定する製品を自動車に使用する場合を除きます）。これらの用途に利用されることをご検討の際には、必ず事前に弊社営業窓口へご照会下さい。なお、上記用途に使用されたことにより発生した損害等について弊社はその責任を負いかねますのでご了承願います。
8. 第7項にかかわらず、本資料に記載された製品は、下記の用途には使用しないで下さい。これらの用途に使用されたことにより発生した損害等につきましては、弊社は一切の責任を負いません。
 - 1) 生命維持装置。
 - 2) 人体に埋め込み使用するもの。
 - 3) 治療行為（患部切り出し、薬剤投与等）を行なうもの。
 - 4) その他、直接人命に影響を与えるもの。
9. 本資料に記載された製品のご使用につき、特に最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件およびその他諸条件につきましては、弊社保証範囲内でご使用ください。弊社保証値を越えて製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
10. 弊社は製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、特に半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。弊社製品の故障または誤動作が生じた場合も人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないよう、お客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計（含むハードウェアおよびソフトウェア）およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特にマイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願い致します。
11. 本資料に記載の製品は、これを搭載した製品から剥がれた場合、幼児が口に入れて誤飲する等の事故の危険性があります。お客様の製品への実装後に容易に本製品が剥がれることがなきよう、お客様の責任において十分な安全設計をお願いします。お客様の製品から剥がれた場合の事故につきましては、弊社はその責任を負いません。
12. 本資料の全部または一部を弊社の文書による事前の承諾なしに転載または複製することを固くお断り致します。
13. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点等がございましたら弊社営業窓口までご照会下さい。